

# 無鉛錫膏 (Lead Free Solder Cream)

勝特力材料 886-3-5753170  
勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

## 特點：

1. 絕佳的合金組合溶點更低，產生更佳的液相流體，焊接飽滿度更好，較無空焊及假焊產生。
2. 非常優秀的搖變，使其幾乎無錫球產生。
3. 對於0.2mm/Pitch、QFP、0201以下等印刷，提供很好的焊接效果。
4. 穩定性的長時間印刷，不會有乾化現象。
5. 不需氮氣作業
6. 耐溫性可達280℃焊點呈現打開確保探針檢測。

## 規格表

編號	KUP 21-03A	KUP 31-05A(B)	KUP 37-05B	R-905
金合組成	SN/Bi	P3051	SN/AG/CU	SN/3AG/0.5CU
FLUX 含量	9.2%	11%	11%	11%
溶 點	142°C	217°C	225°C	218°C
鹵素含量	0.05	0.04	0.04	0.03
粉 末徑	A20-45µm	A20-45 µ m B20-38µm	A20-45µm B20-38µm	20-45 µ m
粘 數	175Pas	175Pas	170Pas	180Pas
適 用	良好的潤溼效果 無錫球產生 A：適用於 0.2mm/PiTch 0402 B：適用於 0.15mm/PiTch QFP 0201 微間距			